

证券代码：920012

证券简称：创达新材

公告编号：2026-035

无锡创达新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026年4月21日

活动地点：无锡创达新材料股份有限公司会议室

参会单位及人员：江海证券、君行紫荆、国泰海通证券、杭州泓源投资、中泰证券、中金公司、上海岱熹投资、华鑫证券、艾叶投资、国联民生证券、首创证券、中山证券、指南基金、兴业证券、晨耀基金、贝寅基金。

上市公司接待人员：公司董事长、总经理：张俊先生；董事会秘书：朱晓峰先生；财务负责人：陈小军先生。

三、 投资者关系活动主要内容

公司就投资者关心的问题开展交流，主要问题及回复概要如下：

问题 1：公司未来的发展战略？

答：公司一如既往聚焦国家鼓励的战略性新兴产业高性能热固性树脂基复合材料领域，重点围绕电子封装材料领域进行产品研发及产业化，致力于为客户提供成套封装材料解决方案。公司形成了产品形态从固态模塑料到液态封装料的多品类布局，主要产品涵盖环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料，未来将积极推进客户端验证，持续完善多品类布局，匹配下游多元需求。

问题 2：现在原油价格上涨对公司的影响？

答：公司主要原材料价格变动受原油等基础原材料价格、市场供需关系等多重因素影响。公司与部分主要客户的框架销售合同中约定了原材料价格波动时公司或客户有权根据市场变化情况协商调整价格的条款；对于未明确约定价格调整条款的客户，则在原材料价格波动较大时，公司与主要客户均可向对方提出价格调整谈判。公司积极采取措施应对上游原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

问题 3：请问绵阳募投项目的进度，什么时候能够投产？项目新增产能能否匹配下游需求？

答：本次募投项目“年产 12000 吨半导体封装用关键配套材料生产线建设项目”拟使用募集资金在四川绵阳新建 6,000 吨环氧模塑料和 3,990 吨液态环氧封装料产能，目前正在按照项目进度表正常推进，建成后将逐步达产。本项目前期经过严谨的研究和论证，符合国家产业政策和市场需求。

问题 4：请问公司与华海诚科对比的产品差异是什么？

答：公司对标国际知名厂商进行业务布局，已形成产品形态从固态模塑料到液态封装料的多品类布局，目前主要产品包括环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料，可以为下游客户提供成套封装材料解决方案。与国内同行业可比公司目前主要产品侧重于固态模塑料或液态封装料相比，公司产品品类更为齐全，固态模塑料（目前主要包括环氧模塑料、酚醛模塑料等产品）和液态封装料（目前主要包括液态环氧封装料、有机硅胶、导电银胶等产品）均衡发展。

问题 5：请介绍一下产品生产的毛利率情况？

答：2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司综合毛利率分别为 31.47%、31.80% 和 32.73%。报告期内，公司综合毛利率持续小幅上升，2024 年度，公司综合毛利率较 2023 年度上升 0.33 个百分点，2025 年度，公司综合毛利率较 2024 年度上升 0.93 个百分点，主要是由于环氧模塑料中技术要求较高的产品系列收入占比持续上升所致。

问题 6：公司产品下游应用领域如何划分？

答：公司产品主要电子封装材料广泛应用于半导体、汽车电子、电机电器及其他等领域的封装，2025 年 1-6 月公司电子封装材料销售细分应用领域的占比分别约 51%、25%、24%。

公司主要客户为半导体器件厂商、汽车电子零部件厂商、电机电器及其他厂商，处于相关产业链的中游，公司产品属于客户上游关键材料，其中公司半导体产业链主要客户主要经营光电器件、功率器件等半导体器件产品，汽车电子产业链主要客户主要经营动力系统、控制系统等汽车电子零部件产品，电机电器及其他产业链主要客户主要经营电机、分离膜器件、薄膜电容器等产品。

问题 7：公司产品目前在先进封装领域的应用情况如何？

答：在先进封装领域，公司积极开发布局新产品，多款新产品已进入送样测试阶段。同时，在 IGBT、第三代半导体等车规级高端功率模块封装领域，公司是极少数同时布局固态塑封料和液态环氧封装料/有机硅胶/烧结银胶的厂商，多款产品通过行业领先客户测试验证。

风险提示：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2026年4月21日